



## 【NEPCON Japan 2026】 砂格邀您見證半導體封裝測試新未來

砂格股份有限公司 (Sigurd Microelectronics Corporation, 以下簡稱「砂格」) 宣布，將於 2026 年 1 月 21 日至 23 日，參加於 日本東京國際展示場 (Tokyo Big Sight) 舉行之 第 40 屆 NEPCON Japan 2026 (攤位編號：E35-57)。本次參展，砂格將以 「日本在地化支援」 為核心戰略，結合 大阪製造研發中心 (TPF) 的前瞻技術能量，向全球展示其於 AI、ASIC、HPC、矽光子及車用電子 等關鍵應用領域的先進封裝與測試實力。

NEPCON Japan 為亞洲領先的電子製造與研發技術專業展覽會，完整涵蓋 電子研發、設計、製造、封裝測試、材料、自動化與智慧製造 等關鍵技術領域，是全球電子與半導體供應鏈的重要年度盛會。該展提供一站式的技術展示與商務交流平台，吸引來自世界各地的專業觀眾與產業夥伴參與，已成為業界掌握前瞻技術趨勢、深化跨國合作與布局亞洲市場的重要指標性展會。

面對日本市場對 品質、可靠度與技術深度 的高度要求，砂格透過設立於日本的 大阪製造研發中心 (TPF)，持續深化與在地客戶之間的技術協作。該中心作為集團在日本的重要技術樞紐，專注於 先進測試技術、矽光子及高附加價值應用解決方案 的研發，並提供即時且高品質的技術支援。透過大阪製造研發中心，砂格得以快速回應日本客戶需求，並將前端研發成果有效銜接至集團全球量產與封裝測試體系，加速新世代產品的導入與商用化進程。

於本次展會中，砂格亦將展示其 智慧製造工廠 (AI Factory) 的建置成果。透過高度自動化製程與數據驅動分析，砂格持續提升製程穩定性、品質一致性與可追溯性，確保 AI、ASIC、HPC、矽光子與車用電子 等高可靠度應用的嚴格需求，成為全球先進半導體供應鏈中 值得信賴的長期合作夥伴。

展覽名稱：NEPCON Japan 2026

- ★ 第幾屆：第 40 屆
- ★ 展覽日期：2026 年 1 月 21 日 (三) ~ 1 月 23 日 (五)
- ★ 展覽時間：每日 10:00 - 17:00
- ★ 展覽地點：東京國際展示場 (Tokyo Big Sight)
- ★ 攤位編號：E35-57

砂格蓄勢待發，期待與您在東京見證封裝測試新未來！

